



## 科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	一种用于PoP封装的散热结构
专利类别:	发明专利
申请号:	201310530690.7
申请日期:	2013-10-31
专利号:	201310530690.7
第一发明人:	侯峰泽;刘丰满;李君
实施情况:	授权
专利证书号:	201310530690.7
其它备注:	封装中心

